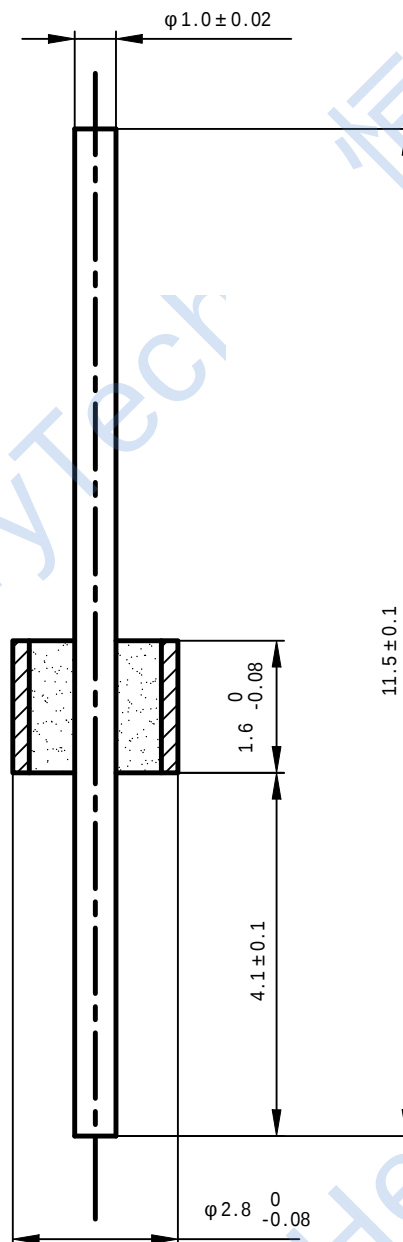
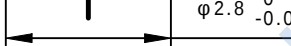




技术要求：

1. 绝缘电阻 : $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压 : $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率 : $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命 : ≥ 500 次
5. 温度范围 : $-65 \sim +155$
6. 镀层厚度 : $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记										
	技术要求： 1. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V 2. 介电耐压：≥ 300V 3. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³/S 4. 使用寿命：≥ 500次 5. 温度范围：-65 ~+155 6. 镀层厚度：≥ 0.5 μ m软金									
描 图										
校 描										
旧底图总号										
						装配图			HN-DC2816-1.0(11.5-4.1)	
签 字										
	标记	处数	更改文件号	签 字	日期				成都恒利泰科技有限公司	
	设计			标准化		图样标记			重量	比例
日 期										11:1
	审 核									
	工 艺			日期		共 页			第 页	



成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd